

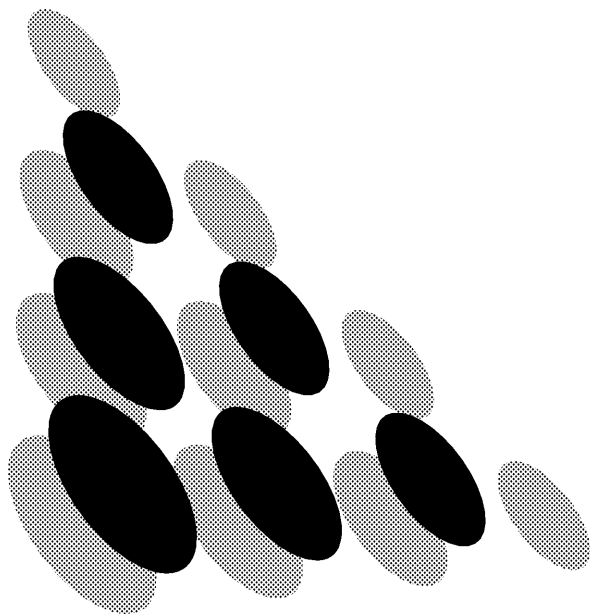
PRIMERGY

CPUフィールドグレードアップキット67 (GP5-FG20G)

CPUフィールドグレードアップキット68 (GP5-FG20H)

CPUフィールドグレードアップキット85 (GP5-FG20J)

取扱説明書



はじめに

このたびは、CPUフィールドグレードアップキットをご購入いただき、まことにありがとうございます。

本書は、CPUフィールドグレードアップキット（以降、本製品）の取り扱いの基本的なことがらについて説明しています。ご使用になる前に本書およびサーバ本体に添付の取扱説明書をよくお読みになり、正しい取り扱いをされますようお願いいたします。

2001年4月

梱包物を確認してください

お使いになる前に、次のものが梱包されていることをお確かめください。万一足りないものがございましたら、おそれいりますが、担当営業員または担当保守員までお申し付けください。

CPUフィールドグレードアップキット

保証書

取扱説明書（本書）

Pentiumは、米国インテル社の登録商標です。

本取扱説明書に記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。

安全上のご注意

本製品を安全にお使いいただくために、以降の記述内容を必ずお守りください。

本書ではいろいろな絵表示をしています。これは装置を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々に加えられるおそれのある危害や損害を未然に防止するための目印となるものです。その表示と意味は次のようになっています。内容をよくご理解の上、お読みください。



: この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡する可能性または重傷を負う可能性があることを示しています。



: この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が損害を負う可能性があること、および物的損害のみが発生する可能性があることを示しています。

1 概要

本製品は、PRIMERGY MS610に搭載することにより、CPUを増設し、CPU性能をアップすることができます。

| 製品名（型名） | 搭載可能な本体 | CPUの仕様 |
|-------------------------------------|-------------------|--|
| CPUフィールドグレードアップキット67 （GP5-FG20G） | PRIMERGY MS610 | Pentium® Xeon™ 700MHz 1個 （内蔵2次キャッシュサイズ = 1MB） |
| CPUフィールドグレードアップキット68 （GP5-FG20H） | PRIMERGY MS610 | Pentium® Xeon™ 700MHz 1個 （内蔵2次キャッシュサイズ = 2MB） |
| CPUフィールドグレードアップキット85 （GP5-FG20J） | PRIMERGY MS610 | Pentium® Xeon™ 900MHz 1個 （内蔵2次キャッシュサイズ = 2MB） |

搭載可能な本体装置にのみ取り付けすることができます。



ポイント

ご使用になるネットワークOSにより、CPUを増設時にソフトウェアのインストールや、動作環境の変更が必要になる場合があります。また、動作可能なCPU数に上限がある場合があります。

本体装置に添付されている取扱説明書を参照してご確認ください。

本製品は以下の部品で構成されています。

- CPU 1個
- VRM 1個

2 CPUの搭載について

CPUの搭載方法については、本体装置に添付されている取扱説明書を必ずご参照ください。

⚠警告

- ・サーバ本体内にCPUを取り付けたり、取り外したりする場合には、サーバ本体および周辺装置の電源を切り、電源ケーブルをコンセントから取り外してください。
- ・CPUに取り付けられているヒートシンクは、本体装置の電源を切った直後非常に高温になっており、触れると火傷します。
CPUを取り外すときにはヒートシンクに触れないようにして取り外してください。
ヒートシンクを取り扱う場合には、ヒートシンクが十分冷めたことを確認してから行ってください。

⚠注意

- ・CPUを落としたり、強い衝撃を与えたりしないでください。
- ・CPUは、静電気の影響を受けやすいので、取り扱いに十分注意してください。CPUを扱う場合には、扱う前に、金属性のものに触れるなどして体内の静電気を放電させてから扱ってください。
- ・CPUはサーバ本体に取り付ける直前に、静電気防止袋から取り出してください。CPUを扱う場合には、CPUの表面や金メッキのピンの部分に直接手を触れないで、CPUの側面を持ってください。袋から取り出したCPUは、伝導パッドなどの上においてください。
- ・ヒートシンクの裏面（CPUと接触する面）に直接手で触れないでください。
- ・放熱シートの表面・裏面に直接手で触れないでください。ピンセットを使用するか、放熱シートの角を持つなどして扱ってください。
- ・CPUを静電気防止袋から取り出した状態で保管しないでください。また本製品を保管する場合には、湿気の多い所、直射日光の当たる所、暖房器具などの熱の当たる所を避けてください。

PRIMERGY

CPUフィールドグレードアップキット67(GP5-FG20G)
CPUフィールドグレードアップキット68(GP5-FG20H)
CPUフィールドグレードアップキット85(GP5-FG20J)

取扱説明書

P3FY-0090-02-00

発行日 2001年4月

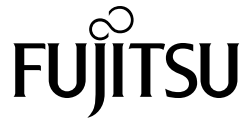
発行責任 富士通株式会社

Printed in Japan

本書の内容は、改善のため事前連絡なしに変更することがあります。

本書に記載されたデータの使用に起因する第三者の特許権およびその他の権利の侵害については、当社はその責を負いません。

無断転載を禁じます。



このマニュアルは再生紙を使用しています。